SFH 2701



Features:

- Especially suitable for applications from 400 nm to 1050 nm
- Fast switching time within the specified wavelength
- Fast switching time at low reverse voltage (<5V)
- Ultra short decay time ("slow tail")
- IEC Standard 3216 Chipled package

Applications

- Optical disc drives (CD, DVD)
- Photointerrupters
- Industrial electronics
- · For control and drive circuits

Besondere Merkmale:

- Speziell geeignet f
 ür Anwendungen von 400 nm bis 1050 nm
- Sehr kurze Schaltzeit im spezifizierten Wellenlängenbereich
- Sehr kurze Schaltzeit bei geringer Sperrspannung (<5V)
- Extrem kurze Abklingzeit ("slow tail")
- IEC Standard 3216 Chipled Bauform

Anwendungen

- Optische Laufwerke (CD, DVD)
- Lichtschranken
- Industrieelektronik
- Messen / Steuern / Regeln

Ordering Information Bestellinformation

Туре:	Photocurrent	Ordering Code
Тур:	Fotostrom	Bestellnummer
	$\lambda = 650 \text{ nm}, E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2, V_R = 5 \text{ V}$	
	I _P [μ A]	
SFH 2701	1.2	Q65110A2960



Maximum Ratings $(T_A = 25 \,^{\circ}C)$ Grenzwerte

Parameter	Symbol	Values	Unit
Bezeichnung	Symbol	Werte	Einheit
Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	T _{op} ; T _{stg}	-40 85	°C
Reverse voltage Sperrspannung	V _R	15	V
Reverse voltage Sperrspannung (t < 120 s)	V _R	20	V
Electrostatic discharge Elektrostatische Entladung (Human Body Model acc. to EOS/ESD-5.1-1993)	V _{ESD}	2000	V

Characteristics $(T_A = 25 \, ^{\circ}C)$ Kennwerte

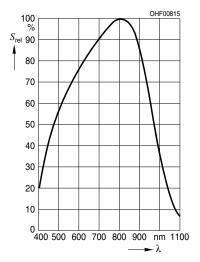
Parameter	Symbol	Values	Unit
Bezeichnung	Symbol	Werte	Einheit
Spectral sensitivity Spektrale Fotoempfindlichkeit $(\lambda = 650 \text{ nm})$	S _{\(\lambda\) typ}	0.45	A/W
Spectral sensitivity Spektrale Fotoempfindlichkeit $(\lambda = 780 \text{ nm})$	S _{\(\lambda\) typ}	0.5	A/W
Photocurrent Fotostrom $(\lambda = 650 \text{nm}, \text{E}_{\text{e}} = 0.5 \text{mW/cm}^2, \text{V}_{\text{R}} = 5 \text{V})$	I _P	1.2	μΑ
Photocurrent Fotostrom (λ = 780 nm, E _e = 0.5 mW/cm ² , V _R = 5 V)	I _P	1.4	μΑ
Wavelength of max. sensitivity Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit	λ _{S max}	820	nm
Spectral range of sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit	λ _{10%}	400 1050	nm
Radiant sensitive area Bestrahlungsempfindliche Fläche	А	0.36	mm ²



Parameter	Symbol	Values	Unit
Bezeichnung	Symbol	Werte	Einheit
Dimensions of radiant sensitive area Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche	LxW	0.6 x 0.6	mm x mm
Distance from chip front to case surface Abstand von Chipoberfläche zu Gehäuseoberfläche	Н	0.3	mm
Half angle Halbwinkel	φ	± 60	0
Dark current Dunkelstrom (V _R = 5 V)	I _R	0.05 (≤ 5)	nA
Rise and fall time Schaltzeit ($V_R = 5 \text{ V}, R_L = 50 \Omega, \lambda = 650 \text{ nm}, I_p = 1 \text{ mA}$)	t _r , t _f	1.8	ns
Rise and fall time Schaltzeit ($V_R = 5 \text{ V}, R_L = 50 \Omega, \lambda = 780 \text{ nm}, I_P = 1 \text{ mA}$)	t _r , t _i	2	ns
Forward voltage Durchlassspannung	V _F	0.8	V
Capacitance Kapazität $(V_R = 0 \text{ V, f} = 1 \text{ MHz, E} = 0)$	C ₀	3 (≤ 5)	pF
Temperature coefficient of S_{λ_650nm} Temperaturkoeffizient von S_{λ_650nm}	TC ₁	-0.03	% / K
Temperature coefficient of S_{λ_780nm} Temperaturkoeffizient von S_{λ_780nm}	TC ₁	-0.01	% / K
Noise equivalent power Rauschäquivalente Strahlungsleistung (NEP = $17.9 \times 10^{-15} \times (I_R)^{1/2}/S_{\lambda}$) (V _R = 5 V, λ = 650 nm)	NEP	0.009	pW / Hz ^½

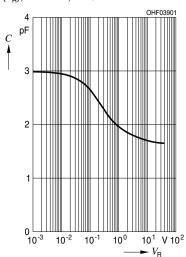
Relative Spectral Sensitivity Relative spektrale Empfindlichkeit

 $S_{rel} = f(\lambda)$



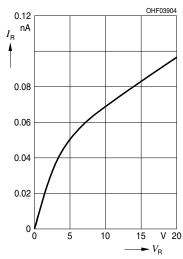
Capacitance Kapazität

 $C = f(V_B), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$



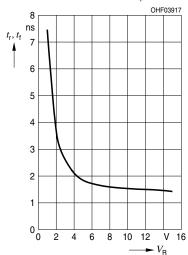
Dark Current Dunkelstrom

 $I_{\mathsf{R}} = f(V_{\mathsf{R}}), \, \mathsf{E} = 0$



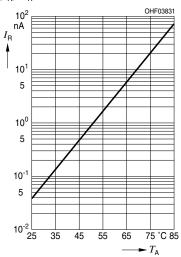
Switching Time Schaltzeit

 t_r , $t_f = f(V_R)$, $R_L = 50 \Omega$, $\lambda = 650 \text{ nm}$, $I_D = 200 \mu A$



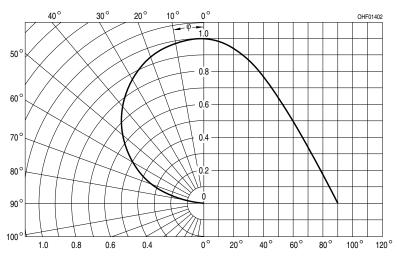
Dark Current Dunkelstrom

$$I_{R} = f(T_{A}), V_{R} = 5V, E = 0$$



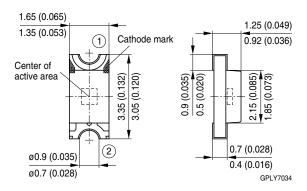
Directional Characteristics Winkeldiagramm

 $S_{rel} = f(\phi)$





Package Outline Maßzeichnung



Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

Pinning

Anschlussbelegung

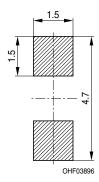
Pin	Description	
Anschluss	Beschreibung	
1	Cathode	
2	Anode	

Package Chipled (EIA 1206)

Gehäuse Chipled (IEC 3216)



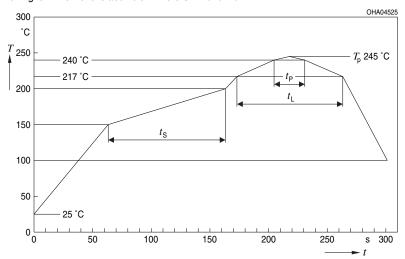
Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpaddesign



Dimensions in mm. / Maße in mm.

Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil

Preconditioning: JEDEC Level 3 acc. to JEDEC J-STD-020D.01



OHA04612

Profile Feature	Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit	
Profil-Charakteristik	Symbol	Minimum	Recommendation	Maximum	Einheit	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s	
Time t _s T _{Smin} to T _{Smax}	t _s	60	100	120	s	
Ramp-up rate to peak*) T _{Smax} to T _P			2	3	K/s	
Liquidus temperature	T _L	217			°C	
Time above liquidus temperature	t _L		80	100	s	
Peak temperature	T _P		245	260	°C	
Time within 5 °C of the specified peak temperature T _p - 5 K	t _P	10	20	30	s	
Ramp-down rate* T _P to 100 °C			3	6	K/s	
Time 25 °C to T _P				480	s	

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Disclaimer

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

- *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

- *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
- (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
- (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.



Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved.

HS and China RoHS compliant product



符合欧盟 RoHS 指令的要求; 国的相关法规和标准,不含有毒有害物质或元素。

